

人とくるまのテクノロジー展2018横浜 出展のご案内

お客様各位

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

弊社は、来る2018年5月23日(水)から25日(金)の3日間、パシフィコ横浜で開催される人とくるまのテクノロジー展2018横浜に出展いたします。

招待券を同封いたしますので、この機会にぜひともご来場下さいますよう、よろしく願い申し上げます。

敬具

東芝デベロップメントエンジニアリング株式会社
営業技術統括担当

東芝グループブース出展アイテム (出展アイテムは変更される場合があります)

ISO26262 対応車載ソフトウェア受託開発	東芝デベロップメントエンジニアリング株式会社
車載モータ制御ソリューション	東芝デバイス&ストレージ株式会社
ヘッドアップディスプレイ用 ステッピングモータドライバIC	
ドライバモニター連携次世代コックピットソリューション	
画像認識プロセッサ Visconti™	東芝インフラシステムズ株式会社
東芝二次電池 SCiB™	
自動車IoTソリューション	東芝デジタルソリューションズ株式会社
Visconti™ システムインテグレーションサービス	東芝情報システム株式会社
窒化ケイ素絶縁放熱基板/蓄電デバイス電極材料	東芝マテリアル株式会社
車載e-MMC/UFS、SDメモ리카ード、データセンター向けSSD	東芝メモリ株式会社



東芝グループ
ブース番号：49

■開催日時

2018年5月23日(水)~25日(金)
10時~18時 (25日のみ17時終了)

■お問い合わせ先

東芝デベロップメントエンジニアリング株式会社 営業技術統括担当
E-mail : DME-contact-us@ml.toshiba.co.jp
T E L : 044-331-1800